

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：德明財經科技大學

發文日期：中華民國114年4月18日

發文字號：北科大產學字第1147900097號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年半導體結構模擬應用工程師人才培育計畫課程表、114年半導體結構模擬應用工程師人才培育計畫海報(114F900353_1_18135207093.pdf、114F900353_2_18135207093.pdf)

主旨：檢送本校辦理「114年半導體結構模擬應用工程師人才培育計畫」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校在學學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、本課程聚焦於半導體熱管理與模擬分析，結合 Simcenter FLOEFD for Solid Edge 與 EDA Bridge 等專業工具，引導學員深入學習熱影響評估、電子散熱模組建模及半導體元件熱分析。課程內容涵蓋從基礎操作到進階應用，包括散熱設計優化、PCB 熱傳分析及 EDA 數據整合，全面提升模擬精度與工程解決能力。採實體與線上模式授課，提供靈活且高效的學習體驗。
- 二、報名資格：全國公私立各大技專校院在學學生。
- 三、課程時間：114年5月17日（六）、5月18日（日），共計2天，符合報名資格，且參與全程課程者，將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。
- 四、課程地點：國立臺北科技大學共同科館四樓413電腦教室。
- 五、人數上限：實體55人/線上200人。（課程免費）



六、報名時間：即日起至114年5月14日（三）12點為止（如人數額滿將提前截止）。

七、報名網址：<https://forms.gle/GZpC13aAXWjJircYA>

八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話：(02)2771-2171 分機 6020，電子郵件：lks@mail.ntut.edu.tw

九、檢附「114年半導體結構模擬應用工程師人才培育計畫」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學合作處、教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學、大塚資訊科技股份有限公司林廷諭經理

電 2025/04/18 文
交 14:31:02 章

